

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 07-201589
(43)Date of publication of application : 04.08.1995

(51)Int.CI. H01F 19/04
H01F 19/00
// H01F 1/14

(21)Application number : 05-351954
(22)Date of filing : 28.12.1993

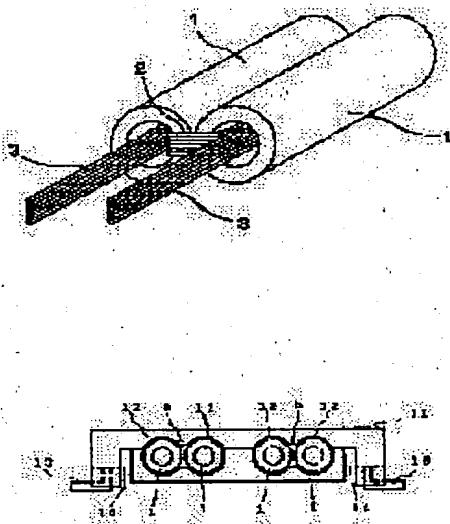
(71)Applicant : HITACHI FERRITE DENSHI KK
(72)Inventor : ITO TORU
MIKI HIROHIKO

(54) PULSE TRANSFORMER FOR ISDN

(57)Abstract:

PURPOSE: To provide a pulse transformer which satisfies the height requirement and the requested characteristics and which can be manufactured easily by locating parallelly two pipe-like magnetic cores which are made by winding an Fe-base ultrafine crystalline soft magnetic alloy in the specific thickness or below and by applying a winding which passes through two through holes around the facing side faces of the magnetic cores.

CONSTITUTION: Using an Fe-base ultrafine crystalline ribbon (thinner than 15 μ m), magnetic cores 1 of an outer diameter of 2.4–2.0mm, an inner of diameter 1.3–1.7mm, and the length of 10–30mm are manufactured. Then, the magnetic cores 1 are heat-treated in a nitrogen atmosphere. These magnetic cores 1 are coated with parylene in the thickness of 150 μ m. Six parallel wires are wound (2) nine turns using a wire rod 3 and a pulse transformer of 18 turns at the primary side and 36 turns at the secondary side is manufactured. A case 11 has through holes 12 to insert the pipe-like magnetic cores 1 into. The through holes 12 are formed in such a shape that the two pipe-like magnetic cores can be adjacently inserted. A pulse transformer is manufactured by inserting the magnetic cores into the through holes and the thus manufactured pulse transformer is the one for ISDN.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination] 18.01.1997
[Date of sending the examiner's decision of rejection]
[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]
[Date of final disposal for application]
[Patent number] 2866794
[Date of registration] 18.12.1998
[Number of appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁(JP)

(12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平7-201589

(43)公開日 平成7年(1995)8月4日

(51) Int. C1.6	識別記号	府内整理番号	F I	技術表示箇所
H 01 F 19/04		A 8123-5 E		
19/00				
// H 01 F 1/14		8123-5 E	H 01 F 19/04 1/14	U Z
審査請求 未請求 請求項の数 5		FD		(全5頁)

(21)出願番号 特願平5-351954

(22)出願日 平成5年(1993)12月28日

(71)出願人 000110240

日立フェライト電子株式会社
鳥取県鳥取市桂木244番地9

(72)発明者 伊藤 亨

鳥取県鳥取市桂木244番地9トップ電子株式
会社内

(72)発明者 三木 裕彦

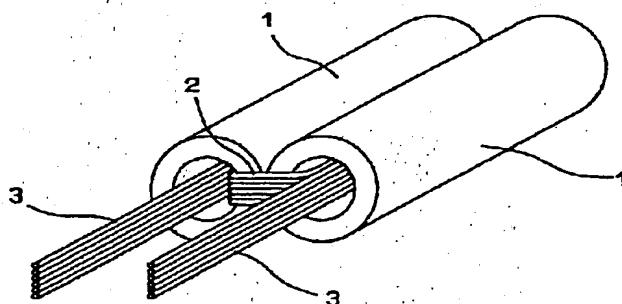
鳥取県鳥取市桂木244番地9トップ電子株式
会社内

(54)【発明の名称】ISDN用パルストラス

(57)【要約】

【目的】 ISDN用パルストラスの要求特性を満足しつつ、薄型化を達成するものである。

【構成】 最大厚み $15 \mu m$ 以下のFe基超微結晶軟磁性合金から成るパイプ状の磁心を2本並列に配列し、相対する側面を中心にして2つの貫通孔を通る巻線を施して構成されることを特徴とするISDN用パルストラス。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 最大厚み $1.5 \mu\text{m}$ 以下のFe基超微結晶軟磁性合金から成るパイプ状の磁心を2本並列に配列し、相対する側面を中心にして2つの貫通孔を通る巻線を施して構成されることを特徴とするISDN用パルストラ ns。

【請求項2】 請求項1において、前記磁心は外径4mm以下、長さ30mm以下であることを特徴とするISDN用パルストラ ns。

【請求項3】 請求項1において、前記磁心は外径2.4~2.0mm、内径1.3~1.7mm、長さ10~30mmであることを特徴とするISDN用パルストラ ns。

【請求項4】 請求項1において、前記磁心に、厚さが $1.50 \mu\text{m}$ 以下のコーティングが施されているであることを特徴とするISDN用パルストラ ns。

【請求項5】 請求項1において、前記磁心を厚さ0.15mm以下のケースに封入したことを特徴とするISDN用パルストラ ns。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【産業上の利用分野】 本発明は、ISDN用パルストラ nsに関するものである。

【0002】

【従来の技術】 ISDN用パルストラ nsは、20kHzで20mH以上の高いインダクタンスを保証し、尚かつ低容量、低リーケージインダクタンスを実現しなければならない。従来は、ボット型、EI型、EE型等のフェライト磁心に巻線付きのボビンを組合させて構成する。または、リング状のフェライト磁心に巻線を施して構成する。或いは、Co基アモルファスを巻回してなる巻磁心に、絶縁ケースを取り付けた後、或いはエポキシコーティングを施した後、巻線を取付けて構成していく。

【0003】

【発明が解決しようとする課題】 近年のISDN用パルストラ nsは、ICカード内に収納するため、最低高さ5mm以下、現実的には高さ3.6mm又は2.8mm以下等の極薄の寸法が要求されるようになっている。また、カード寸法も $5.4 \times 85.6 \text{ mm}$ と限定され、この面積内にドライブ用、レシーブ用の2個のトランスを実装することが必要とされる。このICカード内に収納可能なISDN用パルストラ nsを構成しようとした場合、従来のボット型、EI型、EE型等のフェライト磁心では、透磁率がせいぜい $8000 \sim 10000$ であり、要求寸法で高いインダクタンスを得るために膨大な巻数を必要とし、結果として漏れインダクタンスの増加、或いは容量の増加をきたすため、要求特性を満足させることは非常に困難であり、現実的でない。また、リング状フェライト磁心を用いた場合では、最高で透磁率

15000 程度を得ることができるがやはり大きな巻数が必要となる。仮に試算すると、 $\mu_i = 15000$ でOR11-3-4Hのリング状フェライト磁心を用いたとき、 0.05ϕ の線材で最低49ターンとなり、現実的な仕様ではない。この試算は、 $\mu_i = 15000 \text{ MHN}$ で試算したものであり、特性バラツキ、温度特性等を考慮すると更に厳しい仕様となる。更に、リング状フェライト磁心において巻数が多くなるということは、次のような問題点を生じる。

- 10 1) 作業が困難、コスト上昇。
- 2) 層間絶縁不良の発生率が高くなる。
- 3) 巒線が1層で済めばコイル高さへの影響は少ないが、2層、3層となった場合、コイル高さへの影響が大きく生産バラツキが大きくなる。
- 4) 巒線容量の増加。
- 5) 漏れインダクタンスの増加。

一方、Co基アモルファス巻磁心では透磁率 10000 といつた非常に高い値を得ることができるが次のような難点がある。

- 20 1) 一般的な薄型のリング状巻磁心は、磁心高さ3mm程度であり、これより幅の狭い形状を製造することはリボン製造、コア巻取り共に困難でありコスト上昇をまねく。
- 2) 幅3mmのリボンを巻取る際、リボンずれを生じるため磁心高さは最大3.5mm程度までバラついてしまう。

更に、リング状磁心に1層で巻線を行なった場合、巻枠中心部に不要な空間が出来てしまうため、コイルの小型化を阻害することになる。従って、従来のCo基アモルファス巻磁心でも、要求特性及び要求寸法を満足させることは極めて困難であった。上記の様な問題が生じ、従来では高さ寸法、要求特性をともに満足することは現実的に不可能であった。本発明は、上記のことを鑑みて、高さ寸法、要求特性をともに満足し、生産容易なISDN用パルストラ nsを提供することを目的とする。

【0004】

【課題を解決するための手段】 前記の課題を解決すべく研究を行なった結果、以下の構成にて高さ寸法及び要求特性ともに満足させることができることを見出したものである。本発明は、最大厚み $1.5 \mu\text{m}$ 以下のFe基超微結晶軟磁性合金から成るパイプ状の磁心を2本並列に配列し、相対する側面を中心にして2つの貫通孔を通る巻線を施して構成されるISDN用パルストラ nsである。また、前記磁心の好ましい寸法は外径4mm以下、長さ30mm以下であり、更に好ましくは、外径2.4~2.0mm、内径1.3~1.7mm、長さ10~30mmである。また、前記磁心には、厚さが $1.50 \mu\text{m}$ 以下のコーティング、または厚さ0.15mm以下のケースに封入されて絶縁を図ることが良い。また本発明では、 $\mu_e = 30000$ 以上の材質を用いるのが良い。

【0005】

【作用】本発明によれば、パイプ状の磁心としており、このパイプ状磁心により磁心の外径を大きくすること無く、高いAL値を得ることができ、巻数を低減することができる。また、2つのパイプ状の磁心の相対する側面を中心にして、2つの貫通孔を通る巻線を施して構成されるため、巻線が磁心外径に出ることが無く、巻線厚み分の高さ寸法を低減できる。磁心寸法としては、外径4mm以下、長さ30mm以下であれば特性を十分に満足し実装可能なコイルを得られる。更に好ましくは、磁心外径2.4~2.0mm、内径1.3~1.7mm、長さ10~30mmとした場合、パルストラ nsの高さ2.8mmMAX.を満足し、特性も十分なパルストラ nsが得られる。上記寸法は、Fe基超微細結晶材を用いた場合であり、従来のフェライト磁心を用いては、特性、寸法を満足することは困難である。その理由は、フェライトでは $\mu = 15000$ 程度しか得られず、本発明に対し巻数が1.4倍程度必要となり、磁心を大きくしなければ特性を満足しない。またコーティング、ケース封入は云うまでもなく磁心の絶縁、保護及びコイルとの絶縁を行なうものである。またFe基超微細結晶材のリボン厚さを最大厚み15μm以下に限定した理由は、巻磁心を作製時の作業性、歩留りを考慮したものである。つまり、一般的なアモルファスリボンは、厚さが1.7~2.5μmであるが、リボンの厚さが厚ければそれだけ磁心の内径を小さく巻き取ることが困難となる。この巻き取りが困難となる最大の問題点として、リボンの破断が挙げられる。このリボン厚さとリボンの破断の実験結果を表1に示す。この表1のリボン厚みは、各リボンの最小厚みと最大厚みであり、破断回数は、内径1.5mmに100回巻いたときの破断回数である。この表1からわかるとおり、最大厚み15μm以下とすることにより、破断が少なく、作業性及び歩留りが良い。

【0006】

【表1】

リボン厚み	破断回数
1.0~1.2μm	1
1.0~1.3μm	0
1.3~1.5μm	1
1.4~1.6μm	6
1.6~1.9μm	3.6
1.8~2.1μm	5.2
2.1~2.3μm	7.4

【0007】

【実施例】

実施例1

Fe基超微細結晶材(日立金属(株)製FT-3材)のリボン(最大厚さ15μm、幅1.5mm)を用いて、外径2.2mm、内径1.5mm、長さ15mmの巻磁心

20

30

40

50

4

を作成し、570℃窒素雰囲気中で1時間熱処理を施した。このパイプ状磁心の特性を測定したところ、 $\mu e = 30000$ 、AL値 $34 \mu H/N^2$ であった。この磁心に厚さ80μmのパリレンコーティングを施し、0.06φの線材を用い6本の平行線を9ターン巻線し、1次18ターン、2次36ターンのパルストラ nsとした。この実施例の斜視図を図1に示す。図1において、1は磁心であり、2は巻線であり、3は線材である。この実施例の20kHzにおけるインダクタンスを測定したところ、22.1mHと充分なインダクタンスが得られた。

【0008】実施例2

実施例1と同様に、FT-3材のリボン(最大厚さ12μm、幅1.5mm)を用いて、外径2.2mm、内径1.5mm、長さ15mmの巻磁心を作成し、570℃窒素雰囲気中で1時間熱処理を施した。このパイプ状磁心の特性を測定したところ、 $\mu e = 45000$ 、AL値 $51.1 \mu H/N^2$ であった。この磁心に厚さ80μmのパリレンコーティングを施し、0.06φの線材を用い6本の平行線を8ターン巻線し、1次16ターン、2次32ターンのパルストラ nsとした。この実施例の20kHzにおけるインダクタンスを測定したところ、26.2mHと充分なインダクタンスが得られた。これら実施例を用いて、ドライブ用、レシーブ用の2個のトランジスタを実装したISDN用パルストラ nsを構成した場合について説明する。これに用いるケースの正面図を図2に、裏面図を図3に示す。このケース1.1は、パイプ状の磁心1(図中破線で示す)が挿入される貫通孔1.2を有し、その貫通孔1.2の軸線と並行な側面側には、複数の配線用端子1.3が凹部1.5内から突出して設けられており、また貫通孔1.2の設けられている部分と配線用端子が設けられている部分との間には、リード線を通すための配線用溝1.4が形成されている。この貫通孔1.2は、2個のパイプ状の磁心1が隣接して挿入可能な形状に形成され、これが2つa, b形成されている。このa, bそれぞれに、図1に示したような構造である上記パルストラ nsを構成し、aをドライブ用とし、bをレシーブ用としてISDN用パルストラ nsを構成した。

本実施例では、説明の都合上巻線状態とケースとを別に説明したが、本実施例では、上記ケース1.1に、上記のパイプ状磁心1を挿入し、その後上記の巻線を施して、巻線のリード線をケース1.1の配線用端子1.3に接続して上記のパルストラ nsを構成したものである。またこの配線用端子1.3を利用して平行線の直列接続を行い、所定のターン数の巻線を構成した。このISDN用パルストラ nsの実装面積は $316.2 mm^2$ と十分に小さい面積で構成することができた。

【0009】比較例1

Fe基超微細結晶材FT-3材のリボン(厚さ17μm、幅1.5mm)を用いて、外径10mm、内径4m

m、高さ1.5mmの巻磁心を作成し、570℃窒素雰囲気中で1時間熱処理を施した。このリング状磁心の特性を測定したところ、 $\mu e = 5.0000$ 、AL値12.8 $\mu H/N^2$ であった。この磁心を所定ケースに収納し、0.06φの線材を用い6本の平行線を21ターン巻線し、1次42ターン、2次84ターンのパルストラ nsとした。この比較例の斜視図を図4に示す。図4において、21が磁心であり、22が巻線であり、23が線材である。この比較例の20kHzにおけるインダクタンスを測定したところ、22.7mHと充分なインダクタンスが得られた。

【0010】比較例2

Mn-Zn系高透磁率材（日立フェライト（株）製GP-11材）を用いて、外径2.2mm、内径1.5m

m、長さ15mmのパイプ状の磁心を作成した。この磁心の特性を測定したところ $\mu e = 1000.0$ 、AL値11.4 $\mu H/N^2$ であった。この磁心に厚さ80 μm のパリレンコーティングを施し、0.06φの線材を用い6本の平行線を巻線可能なだけ巻き線したところ10ターンであった。これを1次20ターン2次40ターンのトランスとした。このトランスの20kHzにおけるインダクタンスを測定したところ、9.1mHと不充分なインダクタンスしか得られなかった。以上の実施例、比較例の高さ寸法、インダクタンス、コイル巻数を表2に示す。

【0011】

【表2】

	高さ (mm)	巻数(T)		インダクタンス 20kHz (mT)
		N1	N2	
実施例1	2.6	18	36	22.1
実施例2	2.6	16	32	26.2
比較例1	2.7	42	84	22.7
比較例2	2.6	20	40	9.1

【0012】表2から、実施例では、高さ2.8mmを超えず、インダクタンスも満足し巻数も少なく実現できているが、比較例1では高さは2.8mm以下でインダクタンスも満足しているが巻数は実施例1の18ターン：36ターンに比較し42ターン：84ターンと著しく多く作業性が悪いことは明らかである。またフェライトを使用した比較例2では、必要な特性が得られなかつた。また、上記実施例では、パイプ状磁心の絶縁にコーティングを施したが、薄型化を達成するためにもコーティング厚さは150 μm 以下であることが望ましい。また絶縁手段としては、コーティングに限られるものではなく、ケースを用いても良い。この場合、ケースの厚さは、0.15mm以下にすることが望ましい。

【0013】

【発明の効果】以上のように、本発明によればISDN

用パルストラ nsの特性を満足し、かつ薄型化が達成されるものであり、しかも製造法の簡素化に有効であるものである。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に関する一実施例の斜視図である。

【図2】本発明に係わる一実施例のケースの正面図である。

【図3】本発明に係わる一実施例のケースの裏面図である。

【図4】本発明に係わる比較例の斜視図である。

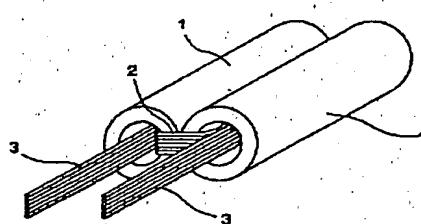
【符号の説明】

1 磁心

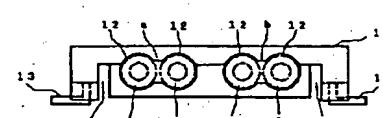
2 卷線

3 線材

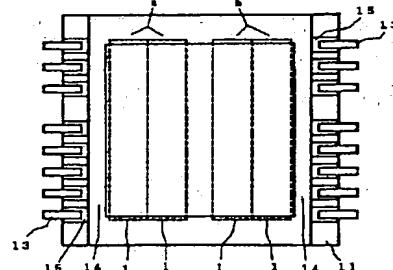
【図1】



【図2】



【図3】



【図4】

